证券代码：300019　　证券简称：硅宝科技　　公告编号：2026-033

成都硅宝科技股份有限公司

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份的基本情况

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，并择机用于后续的股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-27）。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况

近日，公司取得中国建设银行股份有限公司四川省分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》，主要内容如下：

1、贷款金额：不超过人民币 14,400 万元，且不超过实际回购金额的 90%

2、贷款期限：不超过 12 个月

3、贷款用途：专项用于回购公司股票

本次股票回购具体贷款相关事项以公司与银行正式签署的贷款合同为准。

三、其他说明

公司本次回购专项贷款业务符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实

施股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中国建设银行贷款承诺书》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 23 日